

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明，並不擬亦並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約或其一部分。



**HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED**

**華虹半導體有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

**內幕消息  
完成人民幣股份發行及  
修訂組織章程細則**

本公告由華虹半導體有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為二零二二年三月二十一日、二零二二年五月十二日、二零二二年六月二十七日、二零二二年十一月四日、二零二三年一月三十日、二零二三年四月十三日、二零二三年五月十日、二零二三年五月十七日、二零二三年五月二十八日、二零二三年六月七日、二零二三年六月二十八日、二零二三年七月五日、二零二三年七月十四日、二零二三年七月十八日、二零二三年七月二十一日、二零二三年七月二十四日、二零二三年七月二十六日、二零二三年七月二十七日及二零二三年七月三十一日的公告及本公司日期為二零二二年六月七日、二零二三年六月五日及二零二三年六月二十九日的通函，內容有關（其中包括）人民幣股份發行。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有上述公告及通函賦予該等詞彙之相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司人民幣股份將於二零二三年八月七日在上海證券交易所科創板上市及交易。有關人民幣股份發行的若干主要資料如下：

人民幣股份上市地：上海證券交易所科創板

人民幣股份上市日期：二零二三年八月七日

人民幣股份證券簡稱：華虹公司

人民幣股份證券代碼：688347

人民幣股份發行的招股說明書所披露於人民幣股份發行後本公司已發行股份總數(基於二零二三年六月三十日已發行香港股份數目)：

1,715,897,031股股份(包括407,750,000股人民幣股份及1,308,147,031股香港股份)

緊隨人民幣股份發行後本公司已發行股份總數(基於二零二三年八月三日已發行香港股份數目)：

1,715,984,000股股份(包括407,750,000股人民幣股份及1,308,234,000股香港股份)

## 修訂組織章程細則

為於人民幣股份發行及上市後，滿足本公司企業管治架構之相關監管要求，本公司股東於二零二二年六月二十七日舉行的股東特別大會上將修訂細則相關議案批准為特別決議案，其詳情載於先前通函附錄五。經修訂細則須自人民幣股份在上海證券交易所科創板上市之日起生效。經修訂細則全文將刊載於上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.huahonggrace.com](http://www.huahonggrace.com))。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應審慎行事。本公告僅供說明而不擬且不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約或其一部分。

承董事會命  
華虹半導體有限公司  
董事長兼執行董事  
張素心先生

上海，二零二三年八月四日

於本公告日期，本公司董事分別為：

### 執行董事

張素心(董事長)  
唐均君(總裁)

### 非執行董事

孫國棟  
王靖  
葉峻

### 獨立非執行董事

張祖同  
王桂壩太平紳士  
葉龍蜚